

A Sustainable Electronics Manufacturing (SEM) Working Group Event



Electronics Day

M I L A N , J U N E 2 8 , 2 0 1 2

ORGANIZED BY

>>> wise media

SUPPORTED BY



International Microelectronics
And Packaging Society
Italian Chapter

ENDORSED BY



European Commission

● Innovazione per la sostenibilità

- 9:00**
- Luigi Soreca - Direttore Relazioni Internazionali, DG Home Affairs, Commissione Europea
 - Prof. Carlo Maria Medaglia - Segreteria Tecnica Ministero Sviluppo Economico, Infrastrutture e Trasporti
 - Ing. Renato Di Stefano - Direttore Stabilimenti & Energy Manager, STMicroelectronics
 - Ing. Pietro Pacini - Responsabile Governo delle Tecnologie, Poste Italiane
 - Ing. Ernesto Bonfanti - CIO, FieraMilano

● Gestione delle risorse

- 11:00**
- Gianluca Fusco - CIO, Edipower
 - Ing. Claudia Sterlini - Facility Manager, STMicroelectronics
 - Prof. Daniele Pulcini, Coordinatore unità di Ricerca Aerel, CIRPS - Università Sapienza
 - Giacomo Piccini - Presidente, Distretto Green & Hight Tech

● Smart Manufacturing

- 14:00**
- Axel Bindel - Research Associate, Loughborough University
 - Ing. Francesco Boano - Senior Engineer, Gruppo D'Apollonia
 - Luigi Calligarich - General Manager, Electro Mec
 - Raffaella Rognoni - Chemical Laboratory & Analysis RoHS, Gest Labs

● Soluzioni per l'innovazione

- 16:00**
- Ing. Marco Mos - Ricercatore, Centro Ricerche Plast-Optica
 - Ing. Paolo Epigrafi - Corporate EHS Engineer, STMicroelectronics
 - Ing. Roberto Tiziani - Packaging Engineer, Magneti Marelli
 - Bibiana Ferrari - Amministratore Delegato, Relight

A paradigm shift to sustain a legacy of environmental stewardship

SUSTAINABILITY SUMMIT

A ROADMAP TOWARDS OUR GLOBAL GOAL